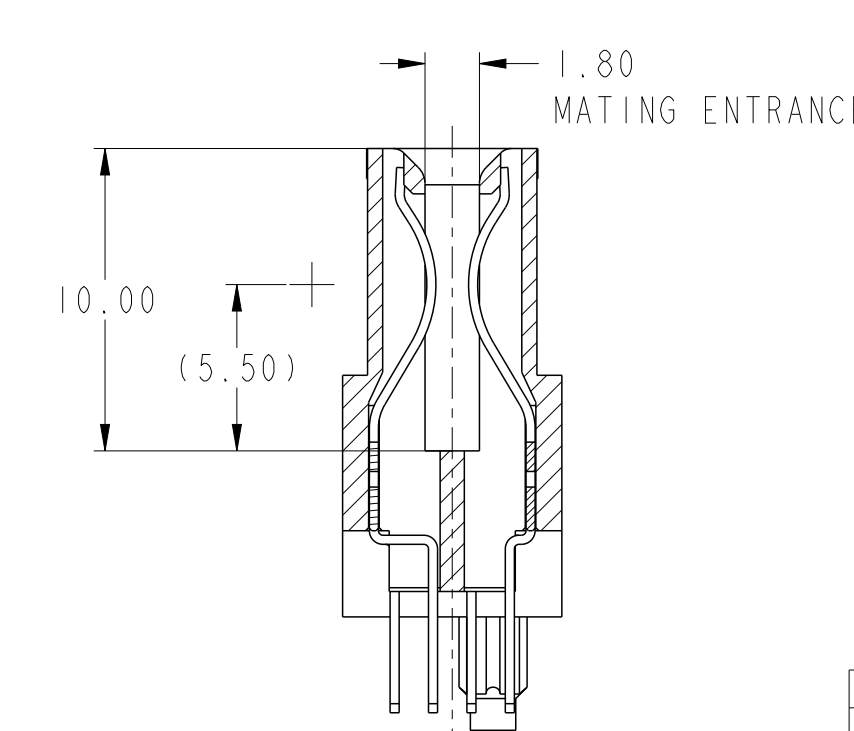


SECTION C-C
SCALE 4:1



SECTION D-D
SCALE 4:1

rev	ecn no	dr	date
1	-	ERIC	2013-06-24
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

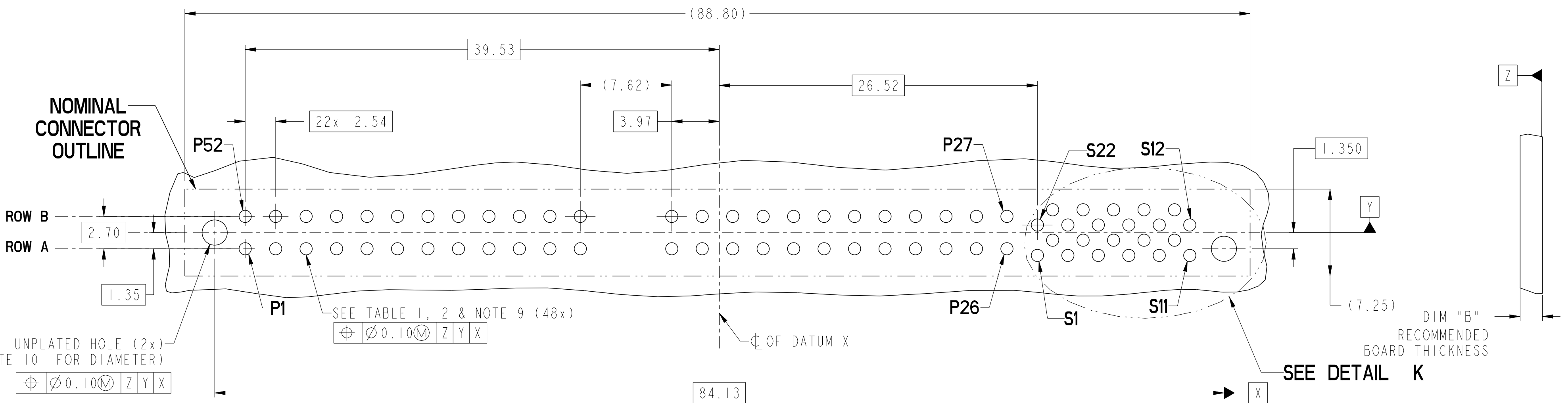
spec ref	-	dr	Eric Jiang	2013/05/15	projection	MM	size	A2	scale	4:1	
tolerance std	ASME Y14.5	eng	Eric Jiang	2013/06/24	chr	-	ecn no	-	rel level	Released	
surface	linear	0.X	±0.5	0.XX	±0.25	0.XXX	±0.10	angular	0°	±2°	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		FCI		VERT RECT ASM (52P-22S)		HIGH POWER CARD EDGE		10124028		rev	A
www.fci.com		cat. no.		Product - Customer Drw		sheet 1 of 4					

PDS: Rev :A

STATUS:Released

Printed: Jun 24, 2013

Copyright FCI.
FCI

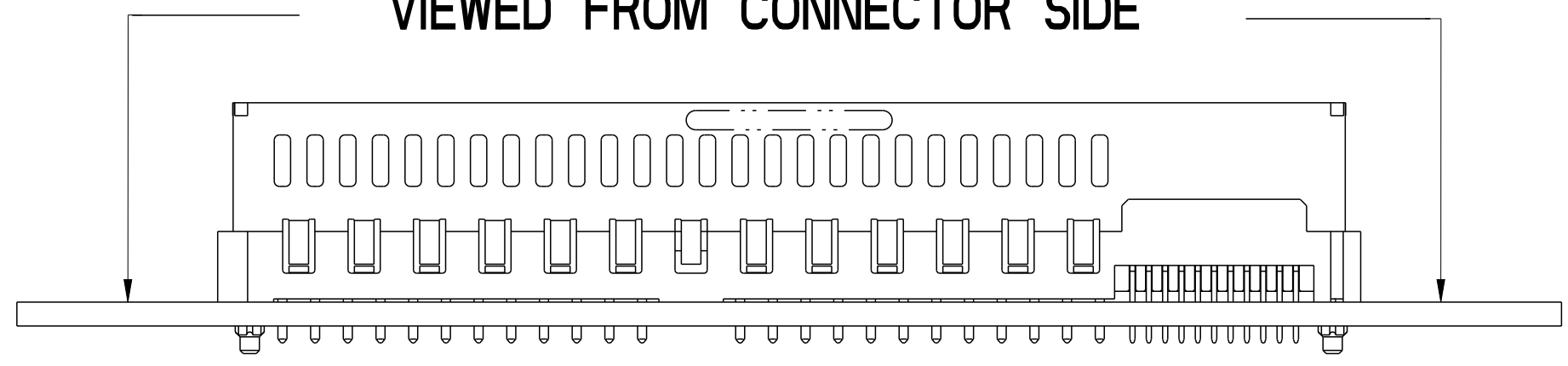


UNPLATED HOLE (2x)
(SEE NOTE 10 FOR DIAMETER)
 $\varnothing 0.10\text{M}$ Z Y X

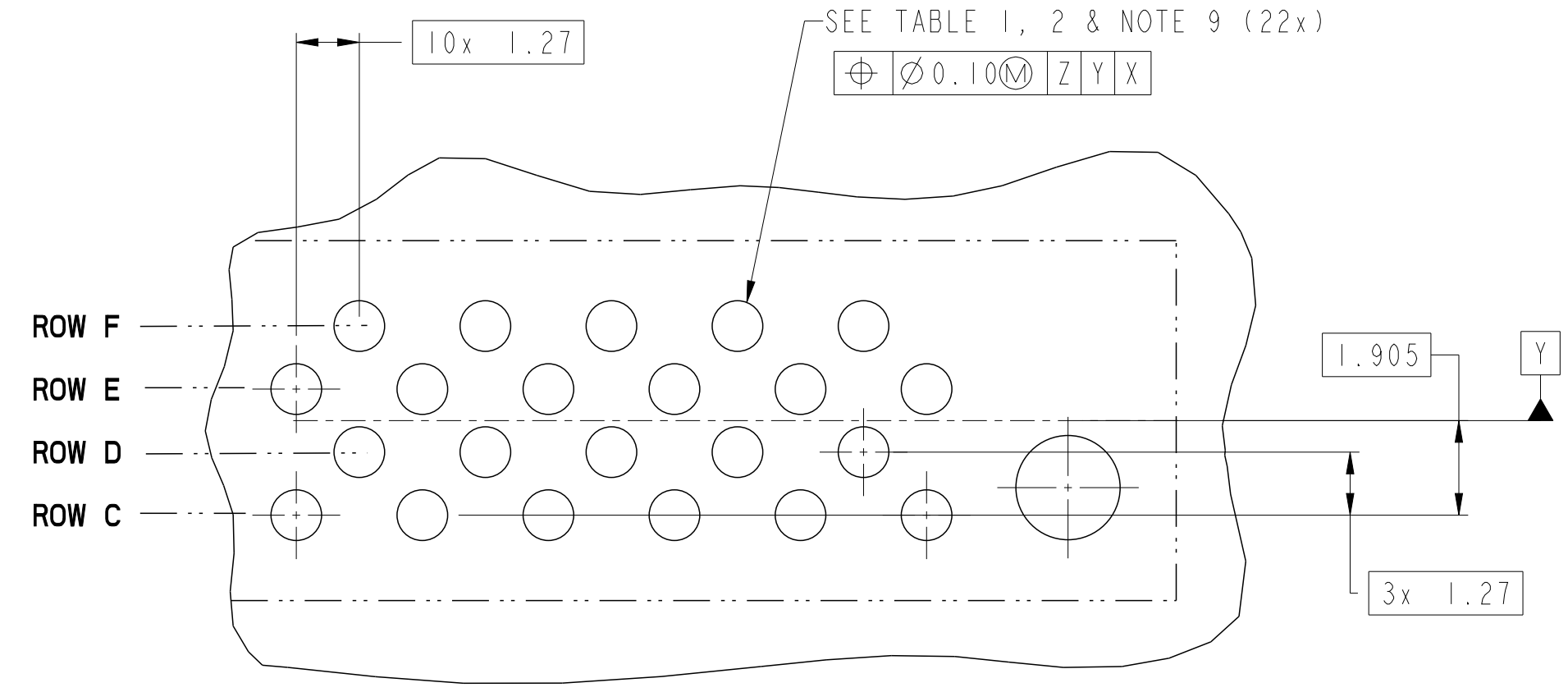
SEE TABLE 1, 2 & NOTE 9 (48x)
 $\varnothing 0.10\text{M}$ Z Y X

SEE DETAIL K

RECOMMENDED PCB LAYOUT VIEWED FROM CONNECTOR SIDE



1.905 Y
 3x 1.27

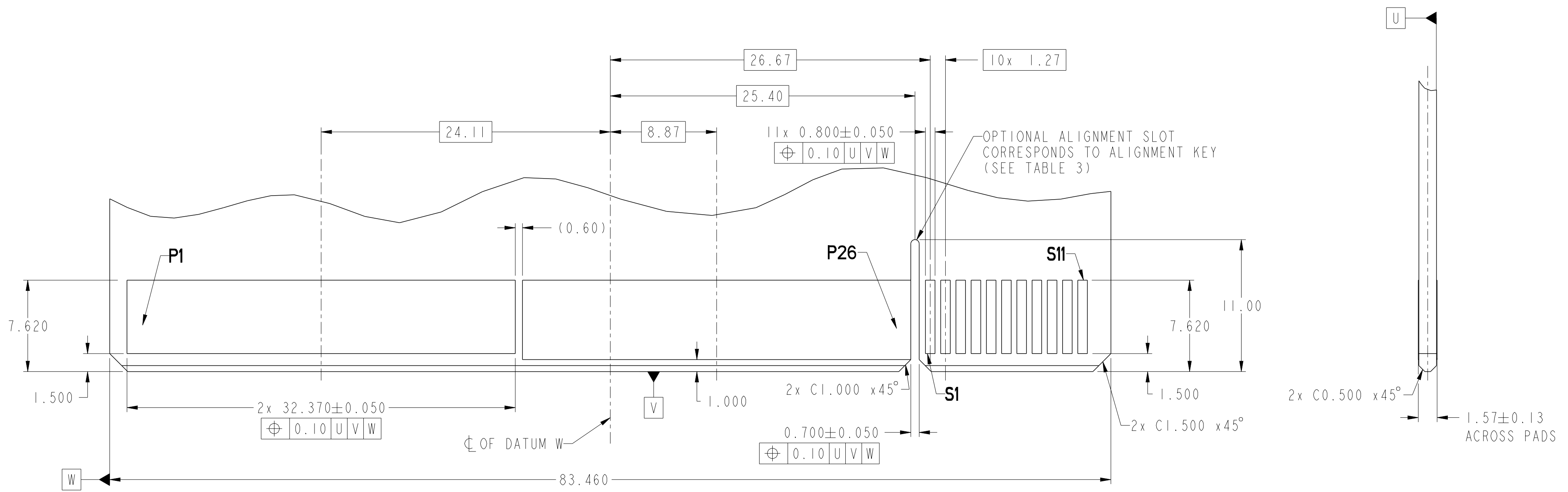


DETAIL K
SCALE 8:1

dr	Eric Jiang	2013/05/15	projection	MM	size	A2	scale	4:1
eng	Eric Jiang	2013/06/24			ecn no	-	rel level	Released
chr	-	-			product family	CARD EDGE		
appr	Pei-Ming Zheng	2013/06/24			cat. no.	-	Product - Customer Drw	sheet 2 of 4
			title VERT RECT ASM (52P-22S) HIGH POWER CARD EDGE		dwg no 10124028	rev A		

CONTACT TYPE	TOP LAYER DESCRIPTION	TABLE 1 (HPCE / SOLDER TAILS) PLATED THROUGH-HOLE REQUIREMENTS				
		DRILLED HOLE DIAMETER	COPPER THICKNESS	TIN-LEAD THICKNESS	TIN THICKNESS	FINISHED HOLE DIAMETER
POWER & SIGNAL	TIN-LEAD	1.10-1.16 (1.15 DRILL)	0.025 - 0.050	0.005 - 0.015	--	0.94 - 1.10
	IMMERSION TIN	1.10-1.16 (1.15 DRILL)	0.025 - 0.050	--	0.9 - 1.5um	0.94 - 1.10
	COPPER (SEE NOTE 8)	1.10-1.16 (1.15 DRILL)	0.025 - 0.050	--	--	0.94 - 1.10

CONTACT TYPE	TOP LAYER DESCRIPTION	TABLE 2 (HPCE / PRESS-FIT TAILS) PLATED THROUGH-HOLE REQUIREMENTS				
		DRILLED HOLE DIAMETER	COPPER THICKNESS	TIN-LEAD THICKNESS	TIN THICKNESS	FINISHED HOLE DIAMETER
POWER & SIGNAL	TIN-LEAD	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	0.005 - 0.015	--	0.65 - 0.80
	IMMERSION TIN	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	--	0.9 - 1.5um	0.70 - 0.80
	COPPER (SEE NOTE 8)	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	--	--	0.70 - 0.80

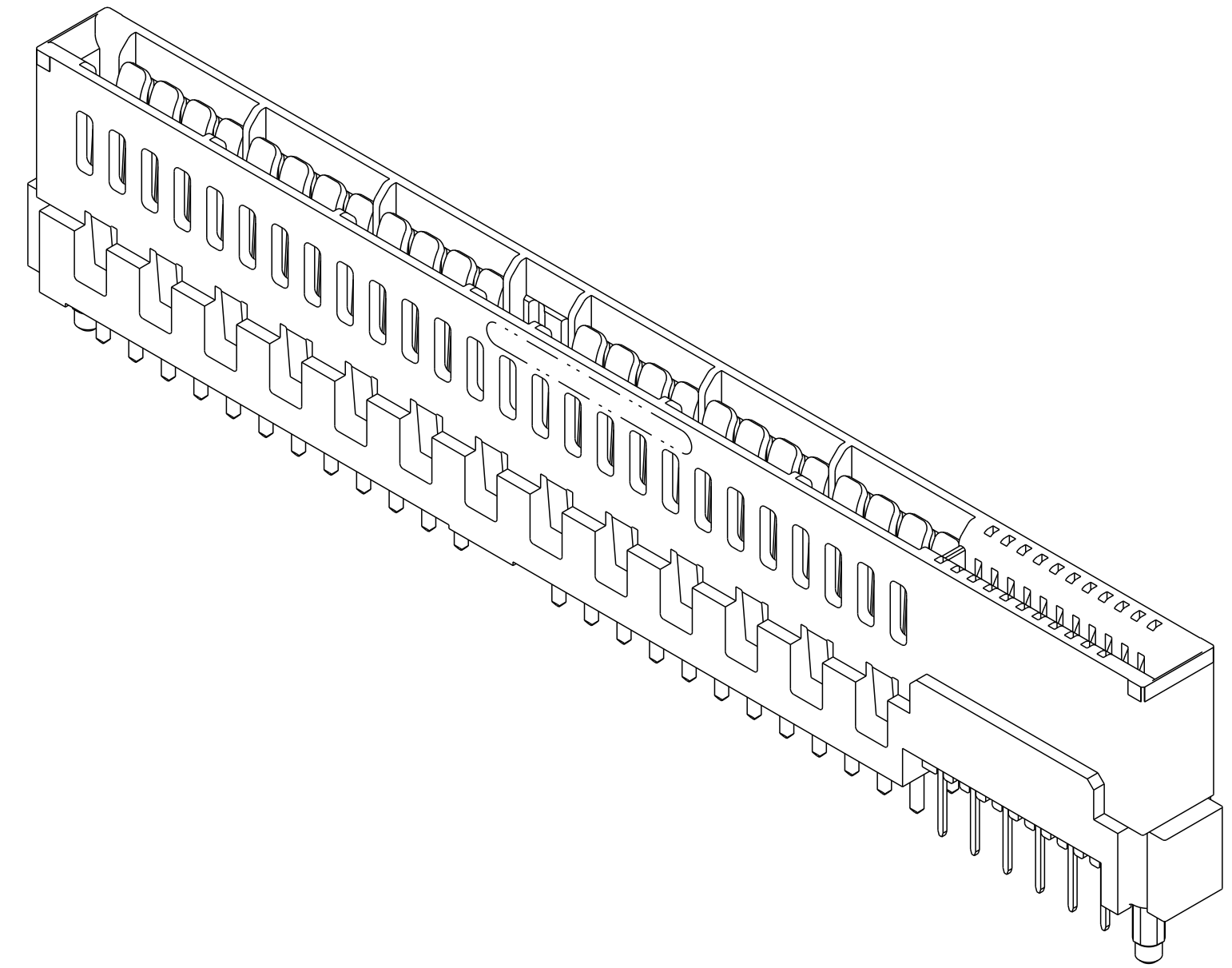


**REFERENCE
PANDEMONIUM POWER SUPPLY BOARD**

dr	Eric Jiang	2013/05/15	projection	MM	size	A2	scale	4:1	
eng	Eric Jiang	2013/06/24			ecn no.	-	rel level	Released	
chr	-	-			product family	CARD EDGE			
appr	Pai-Ming Zheng	2013/06/24			title	VERT RECT ASM (52P-22S) HIGH POWER CARD EDGE		rev	A
www.fci.com			cat. no.	-	Product - Customer Drw	sheet 3 of 4			

HPCE PART NUMBER (TABLE 3)

PART NUMBER	TAIL TYPE	ALIGNMENT KEY	DIM "A" TYPICAL TAIL LENGTH	DIM "B" RECOMMENDED BOARD THICKNESS
10124028-001LF	SOLDER	YES	3.17 ±0.25	1.59 - 2.38
10124028-002LF	SOLDER	NO		
10124028-003LF	PRESS-FIT	YES	3.17±0.25	1.57 MIN
10124028-004LF	PRESS-FIT	NO		



NOTES:

1. CONNECTOR MATERIALS:
 HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMAL PLASTIC, BLACK
 UL 94V-0 COMPLIANT
 CONTACTS: HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY.
2. CONTACT FINISH REF. GS-12-604 SECTION 5.2.
3. PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-604.
4. APPLICATION SPECIFICATION: GS-20-128.
5. PRODUCT MARKING (FCI - PART NUMBER & DATE CODE) ON HOUSING IN AREA SHOWN.
6. PACKAGING MEETS FCI SPECIFICATION GS-14-937.
7. HOUSING COMPONENT WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 60 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED, OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN.
8. COPPER PLATING THICKNESS IN CENTER OF VIA-HOLE CAN BE NO MORE THAN 0.003 LESS THAN OTHER AREAS.
9. ALL HOLE SIZES ARE FINISHED HOLE SIZES.
10. MOUNTING HOLES ARE UNPLATED
 Ø 2.40 +/- 0.1 FOR PRESS-FIT TAILS
 Ø 2.18 +/- 0.03 FOR SOLDER TAILS

dr	Eric Jiang	2013/05/15	projection	MM	size	A2	scale	4:1
eng	Eric Jiang	2013/06/24			ecn no.	-	rel level	
chr	-	-			product family	CARD EDGE	rel level	Released
appr	Pei-Ming Zheng	2013/06/24			title	VERT RECT ASM (52P-22S)		cat. no.
					dwg no.	10124028		rev
					Product - Customer Drw		sheet 4 of 4	A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9